**中国电子学会现代教育技术分会**

**中国仿真学会3D教育与装备专业委员会**

**邀 请 函**

：

为配合教育部2019年“稳步推进普通高中实施新课程、使用新教材”的部署，中国仿真学会3D教育与装备专业委员会和中国电子学会现代教育技术分会定于2019年7月在杭州湾高端教育装备产业城联合举办“第七届中小学STEAM教育大会”，切实推进中小学STEAM教育、创客教育与学科教学深度融合，汇聚普通高中信息技术学科教学与课程化装备资源，

特邀请您参加此次大会，共同探讨STEAM教育、创客教育、人工智能、三维设计与开源硬件等普通高中信息技术实验教学等话题，并就相关内容作学术交流。

中国电子学会现代教育技术分会

中国仿真学会3D教育与装备专业委员会

2019年6月13日